



Manual paso a paso: de Hisense L671 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática
curva Baku ESD BK-
15

3,50 €



Espátula profesional
de desmontaje para
móviles y
Smartphones

2,71 €



Estuche
destornillador con 8
puntas Peng Fa
7339A

6,96 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Características

Tamaño Pantalla : 5

Capacidad (GB): 16

Bluetooth

Procesador : Qualcomm MSM8929 Octa-core 1.36 GHz

Wifi: SI

Tecnología : IPS

Memoria RAM (GB) : 2

Resolución cámara trasera : 13 MPx

Capacidad de batería : 2200 mAh

Dual SIM

Sistema operativo : Android

Versión de sistema operativo : 5.0 Lollipop

Resolución cámara frontal : 5 MPx



Paso 2 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa trasera con la ayuda de una herramienta de apertura plástica.





Paso 3 - Batería

Retiramos la batería.



Paso 4 - Tarjetas

Retiramos todas las tarjetas que se encuentren en el teléfono.



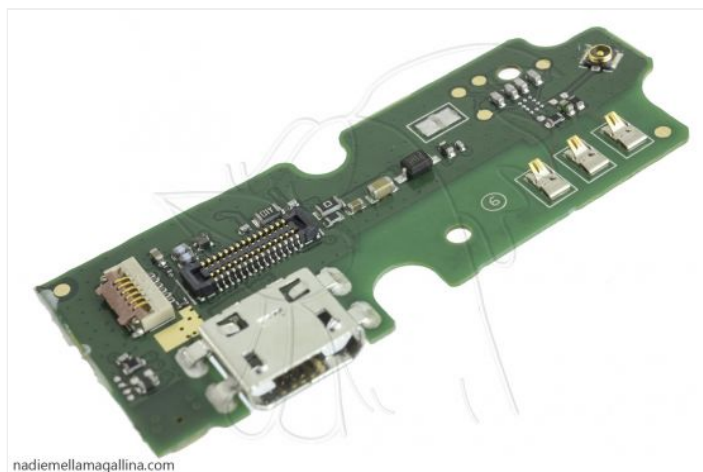
Paso 5 - Carcasa intermedia

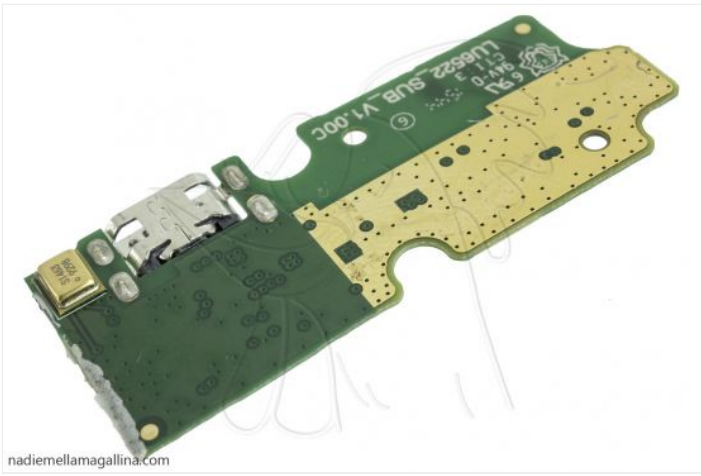
Retiramos los 15 tornillos Phillips (PH#00) y retiramos la carcasa intermedia con la ayuda de una herramienta de apertura plástica.



Paso 6 - Placa auxiliar

Desconectamos los dos flex que se encuentran conectados a la placa auxiliar y el cable coaxial, u con una herramienta de apertura metálica plana, despegamos la placa auxiliar que deseamos remplazar.





nadiemellamagallina.com